

適用規格									
定 格	使用温度範囲 使用湿度範囲	-35℃ ～ 85℃ (注1) 20% ～ 80% (注2)	保存温度範囲 保存湿度範囲	-10℃ ～ 60℃ (注3) 40% ～ 70% (注2) (注3)					
	電 圧	AC 30V	適合コネクタ	DF56※-50P-0.3SD (##)					
	電 流	AWG42:0.2A AWG44:0.15A (注4) AWG46:0.1A							
性 能									
	項 目	試 験 方 法		規 格		QT	AT		
構造	外観、構造 及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。		○	○		
	表示	目視にて確認する。				○	○		
電 氣 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC OR 1000 Hz)で測定する。		信号：80 mΩ以下 GND：80 mΩ以下		○	—		
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。		50MΩ以上		○	—		
	耐電圧	AC 100 Vの電圧を1分間印加する。		せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	—		
機 械 的 性 能	繰り返し動作	20 回の抜き差しを行う。		①接触抵抗 (初期からの変化量) 信号：50 mΩ以下 GND：50 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	耐振性	周波数 10 ～ 55 Hz, 片振幅 0.75 mmで 3 方向各 10サイクル試験する。		①1 μs 以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	耐衝撃性	加速度 490m/s ² , 持続時間 11ms, 正弦半波 3軸両方向 各3回試験する。				○	—		
環 境 的 性 能	温度サイクル	温度 -55℃ → 85℃ 時間 30 分 → 30 分 を 5 サイクル試験する。 (槽の移し換え時間は2～3分)		①接触抵抗 (初期からの変化量) 信号：50 mΩ以下 GND：50 mΩ以下 ②絶縁抵抗：25 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃, 湿度 90～95%中に 96時間放置 する。				○	—		
	二酸化硫黄	濃度 10～15ppm, 96時間放置する。		機能を損なう異常のないこと。		○	—		
	はんだ耐熱性	①リフローの場合 250℃MAX、240℃以上-20秒以内 220℃以上 60秒以内 ②手半田の場合 350℃、3秒以内		外観の変形及び端子などに著しいガタの ないこと。		○	—		
	はんだ付け性	はんだ温度 245℃、浸せき時間 5秒間 のはんだ 付けを行う。 (半田:Sn-3.0Ag-0.5Cu)		はんだ浸せき面の 95% 以上が新しいは んだで濡れていること。		○	—		
	△の数	訂正記事		設計		検図		年月日	
△									
備考				承認		MH. YAMANE		13.06.17	
(注1) 通電時の温度上昇を含みます。				検 図		TS. SAKATA		13.06.14	
(注2) 結露なきこと。				担 当		AH. MIYAZAKI		13.06.13	
(注3) ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表し ます。基板搭載後の無通電状態及び、輸送時などの一時保管状態では、 使用温湿度範囲が適用されます。				製 図		AH. MIYAZAKI		13.06.13	
(注4) コネクタ部の温度上昇のみとなり、ケーブルの温度上昇は含みません。 試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402, IEC 60512を適用している。									
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目				図番		SLC4-352647-01			
HRS		製 品 規 格 表		製品名		DF56C-50S-0.3V (51)			
		ヒロセ電機株式会社		製品コード		CL662-5624-9-51		△ 1/1	